2023 年５月 31 日

各　位

株式会社ディビイ
代表取締役 髙橋成典

第三者割当による株式発行に関するお知らせ

株式会社ディビイ（本社：大阪市北区、代表取締役 髙橋成典）は、2023 年５月 17 日開催の取締役会において、日本コムシンク株式会社、及び個人投資家様を割当先として、第三者割当による株式を発行することについて決定し、下記の通り、割当を行いましたので、お知らせいたします。

記

１．割当の概要

（１） 払 込 期 日	2023 年 ５月 31 日
（２） 割 当 株 式 数	普通株式 325 株
（３） 発 行 価 額	１株につき金 80,000 円
（４） 調 達 資 金 の 額	26,000,000 円
（５） 割当方法（割当先）	第三者割当の方法により、日本コムシンク株式会社、及び個人投資家様に割り当てます。 （総数引受契約により）

２．割当の目的及び理由

上場に向けた内部体制整備や開発費、及び人件費等のための資金として

以 上